



INFORMATIONEN

Erstellt von : **Anakonda Electronic Design**
Brigitte Kielgas
Ritterhufen 2A
14165 Berlin
Tel.: +49(0)30 834 90 58
Mobil: +49(0)172 62 64 208
Mail: info@anakonda.de

@@

Firma : DESY Zeuthen
Lp.-Nr. : mDAB_1 9447-00
Stand : 23.10.2020
LP.-Mass : Rund 230 mm x 1,6 mm
Lagenzahl : 4

- Die Strukturen auf der Leiterplatte muessen den Strukturen in den Gerberdaten entsprechen.
- Der angegebene Lochdurchmesser im Bohrbild entspricht dem Endlochdurchmesser.

FOTOPLOTT:
Format : Gerber RS 274 X

BOHRFILE:
Format : Excellon
Masseinheit : metrisch

9447-00_L01P.ger	Layer 1 – Top / Power
9447-00_L02P.ger	Layer 2 - Power / Signale / Differentielle Leitungen 100 und Single 50 Ohm
9447-00_L03P.ger	Layer 3 – Power / Signale
9447-00_L04P.ger	Layer 4 - Bottom / Power / Signale / Diff. Leitungen 100 und Single 50 Ohm
9447-00_LSM1.ger	Loetstopp Layer 1
9447-00_LSM2.ger	Loetstopp Layer 4
9447-00_SMD1.ger	SMD-Paste Layer 1
9447-00_SMD2.ger	SMD-Paste Layer 4
9447-00_POS1.ger	Best.-Druck Layer 1
9447-00_POS2.ger	Best.-Druck Layer 4
9447-00_BOHR.ger	Bohrbild

ThruHolePlated.ncd	ThruHolePlated
ThruHoleNonPlated.ncd	ThruHoleNonPlated
ContourNonPlated.ncd	ContourNonPlated
9447-00_Bohr.pdf	Bohrbild

9447-00_Lagenaufbau.pdf	Lagenaufbau
desy_4Limp.zip	Impedanzberechnung